



台積公司舉辦第二十屆「供應鏈管理論壇」表揚優良供應商

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2020年12月3日

台灣積體電路製造股份有限公司今(3)日舉辦第二十屆供應鏈管理論壇，活動包含零配件、廠務、資訊技術、以及先進封測四場重點分組研討會及第三屆責任供應鏈論壇，共同討論半導體產業重要議題。

因應新冠肺炎疫情，今年未召開主會議暨頒獎典禮，但在嚴格的防疫措施下，共計仍有近700位半導體業界之設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供應商踴躍參與，會中著重於企業社會責任落實、工安精進、零配件供應管理提升、資安強化、以及未來生產技術挑戰與需求。2019年起，「供應鏈管理論壇」結合「責任供應鏈論壇」共同舉辦，不僅協助提升在地供應商尖端技術的能力，亦加強其對於節能、減碳、節水、汙染防治與循環經濟等永續議題的關注程度，與台積公司攜手建立綠色供應鏈。

台積公司資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示：「2020年全球面臨疫情的嚴峻考驗，但台積公司在供應商夥伴的支持之下，5奈米技術仍領先業界進入量產並快速提升良率。展望未來，台積公司將持續建立責任供應鏈，與供應商夥伴加強合作、共同提升競爭力，邁向下一世代的3奈米技術。」

台積公司並藉由此次論壇表達對所有供應商夥伴的由衷感謝，也在此特別表揚十五家優良的設備、廠務、原物料、以及資訊供應商，感謝其對於台積公司之卓越貢獻。

2020年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下(按英文名稱字母排序)：

- 應用材料股份有限公司 - 技術合作
- 旭化成科技股份有限公司 - 黃光材料技術合作與量產支援
- 艾司摩爾股份有限公司 - 技術合作
- 長春石油化學股份有限公司 - 綠色永續發展
- 迪思科科技股份有限公司 - 支援量產
- 國際商業機器股份有限公司 - 晶圓廠自動化
- 科林研發股份有限公司 - 技術合作
- 迪恩士半導體科技股份有限公司 - 支援量產
- 信越化學工業株式會社 - 晶圓原物料量產支援
- 勝高科技股份有限公司 - 晶圓原物料技術合作與量產支援
- 住重離子科技股份有限公司 - 支援量產



和淞科技股份有限公司 - 廠務設施建設
特諾本科技有限公司 - 支援量產
東京威力科創股份有限公司 - 支援量產
漢唐集成股份有限公司 - 廠務設施建設

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2019 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 272 種製程技術，為 499 個客戶生產 1 萬 761 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

孔培德
企業公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5031
Mobile: 0988-931-352
E-Mail: pdkramer@tsmc.com